

京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」先端光加工プロジェクト

# 京都レーザーテックオープンデー 開催案内

【日 時】 令和元年10月28日（月）（13時00分より受付）

13時30分～16時20分

【場 所】 京都大学大学院工学研究科 イノベーションプラザ棟2階 会議室  
（京都市西京区御陵大原1-30 京大桂イノベーションパーク内）

【対 象】 FIBによる微細加工技術に関心をお持ちの事業者

【参加費】 無料

【主 催】 京都市，次世代レーザープロセッシング技術研究組合，  
（公財）京都高度技術研究所

【定 員】 20名（先着順）

## 【スケジュール】

13：00～ 開場・受付

13：30～13：35 主催者挨拶

13：35～13：45 先端光加工プロジェクトの概要説明

13：45～14：05 「FIBを用いたTEM試料の作製方法」

< 休憩 15分間 >

14：20～15：20 2班に分かれ、操作体験もしくは設備見学

15：20～16：20 班を入れ替え、上記の操作体験もしくは設備見学

16：20 閉会

【申込方法】 「オープンデー参加希望」と題したメールに以下の内容を添えてください。

1. お名前 2. 所属・役職 3. 連絡先（電話番号、E-mailアドレス）

（申込み先 E-mailアドレス：[info@laserprocessing.jp](mailto:info@laserprocessing.jp)）



【問い合わせ先】 次世代レーザープロセッシング技術研究組合 事務局（担当：広本）

URL: <http://www.laserprocessing.jp/>

TEL: 075-381-7990